

문서번호: 제20190328호

수 신:

참 조:

발 신: 테크포럼(주)

제 목: '고기능/다기능 점접착, 코팅 기술 세미나' 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 테크포럼은 3월 28일(목) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 '고기능/다기능 점접착, 코팅 기술 세미나' 를 개최합니다.
3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 가. 행사명: 고기능/다기능 점접착, 코팅 기술 세미나
나. 일시: 2019년 3월 28일(목) 10시~17시
다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장
라. 주최/주관: 테크포럼
마. 세부일정

시간	주제
10:00~10:50 [트랙1]	고기능 코팅소재 국내외 시장 및 최신 기술개발 동향
11:00~11:50 [트랙2]	전자소재용 점접착/ 코팅 소재 최신 기술 동향 및 주요 이슈
12:00~12:50 [트랙3]	나노 카본 기반 점접착 신소재 산업 현황 및 정부 R&D 지원 전략
14:00~14:50 [트랙4]	차세대 디스플레이를 위한 점접착 소재의 기술 개발 동향
15:00~15:50 [트랙5]	UV경화형 점접착 기술개발 및 시장동향
16:00~16:50 [트랙6]	LED, 반도체용 점,접착소재 기술개발 및 시장동향과 적용사례

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다.

바. 등록비

- A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 3월 27일(수) 18시까지
- B. 현장결제: 286,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함)

테 크 포 럼 (주)

